



Koelpasta (Thermal compound), 3.0 gram

TG-G3.0-01

- Hou je processor koel met deze koelpasta. In een praktische doseerspuit met handig spateltje

Kenmerken

- Koelpasta voor gebruik i.c.m. PC koellichamen
- Helpt om de warmte van een CPU, chipset of processor beter te geleiden naar een koellichaam
- Uitstekende thermische geleiding
- Uiterst stabiel zal niet schiften, uitlopen of wegvloeien
- Niet elektrisch geleidend

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	100
Volume doos/CUM	0.041
Gewicht doos/kg	6.72
Afmetingen productverpakking LxBxH:	180x120x15 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	390x380x280 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309083133
Douanecode	3402909000

Specificaties

Weight: 3.0 g
Color: gray
Thermal conductivity: > 4.5 W / mK
Thermal Impedance <0.205 ° C-in2 / W
Density: > 2.5
Evaporation: <0.001 %
Volatility: <0.005 %
The dielectric constant: > 5.1
Dissipation Factor: <0.005
Viscosity: 76 CPS
Thixotropic index: 310 ± 10 ° C
Operating Temperature: -50 ~ 240 ° C

Certificaat/Certificaten

